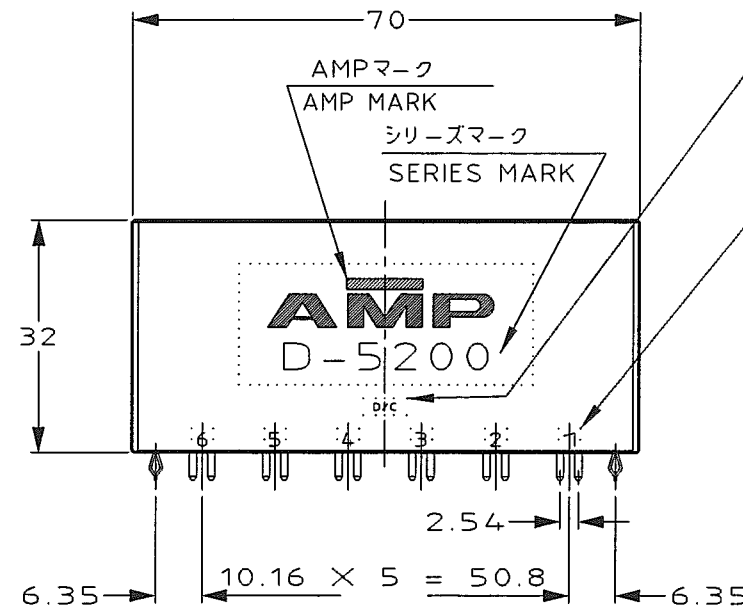
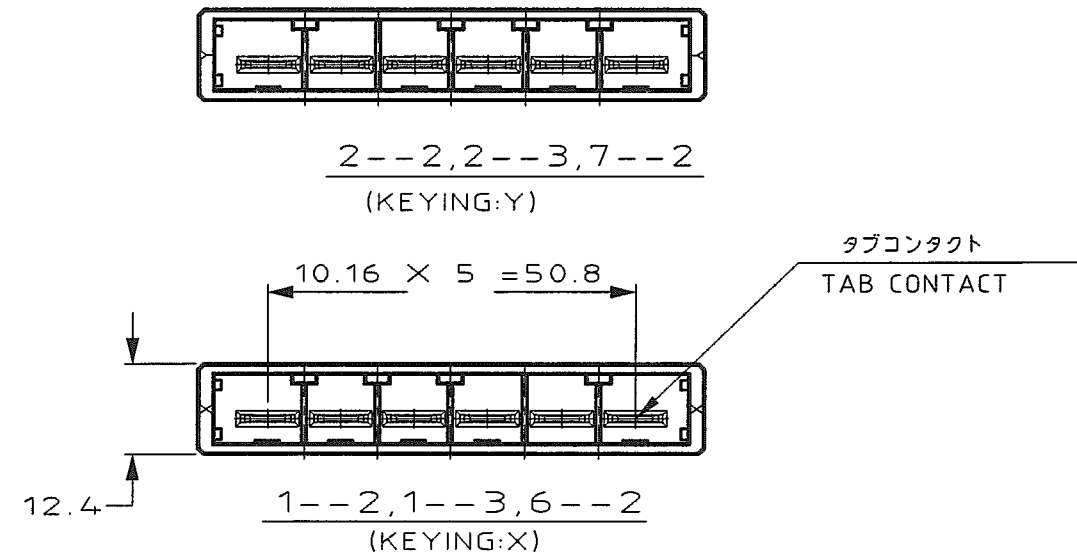
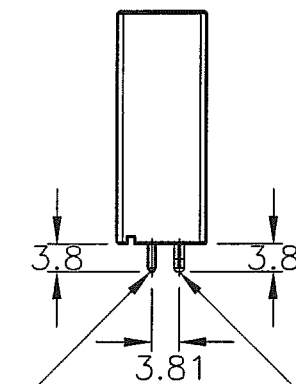
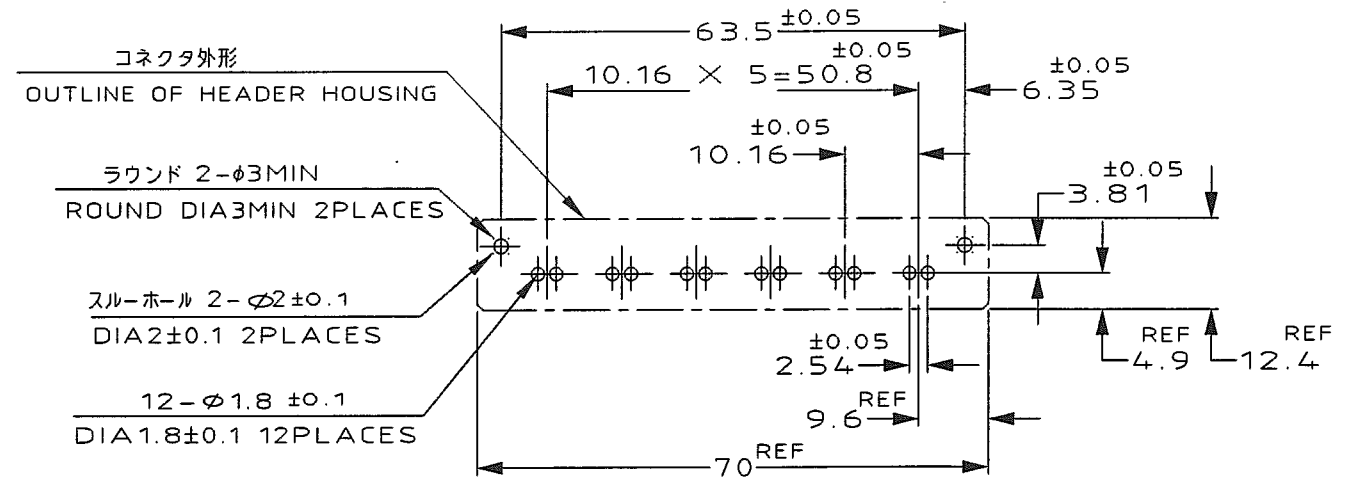


回路番号
CIRCUIT NO



コンタクト半田付部
CONTACT TAIL



推奨基板取付け穴寸法
PC 基板厚: 1.6 ~ 2.4 ±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)
PC 基板厚: 3.2 ±0.1
6,7-179960-2 ONLY

RECOMENDED PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6 ~ 2.4 ±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)
PC BOARD THICKNESS: 3.2 ±0.1
6,7-179960-2 ONLY

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒
タブ コンタクト: 銅合金
リテンション レグ: 黄銅
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38 μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76 μm MIN金めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
: ニッケル下地の上にスズめっき

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC
POLYESTER(94V-0), COLOR: BLACK
TAB CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: BRASS
- FINISH(CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING
- FINISH(CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING
- FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED
(CONTACT TAIL) OVER NICKEL

Y	4	3	2-179960-3
	4	2	7-179960-2
	4	2	2-179960-2
X	4	3	1-179960-3
	4	2	6-179960-2
	4	2	1-179960-2
KEY TYPE	コンタクトのめっき (FINISH)		製品番号 (PART NO.)

E2	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	23MAR11
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

		TE Connectivity	
WIRE RANGE	INSULATION DIA	NAME 6極 1列 垂直タイプ ヘッダー アッシー 6 POS SINGLE ROW VERTICAL HDR ASS'Y <DYNAMIC D-5200>	
MATERIAL SEE NOTE 注記参照	FINISH SEE NOTE 注記参照	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm ±0.3 10mm 30mm ±0.35 30mm 100mm ±0.4 角 度 ±3°	SIZE LOC NUMBER A3 J C=179960
DR. 14/APR/95 Y.Ishikawa	DE. 14/APR/95 Y.Ishikawa	SCALE 1-1	REV. E2 SHEET 1 of 1
CHK. 17/APR/95 S.Manabe	APP. 17/APR/95 S.Manabe		